JP Published Applications -- Patent Information

Published Serial No. S63-55527

Title chip type film capacitor

Patent type U

Application Number S61-148724

Filing Date 1986-9-30

H 01 G 4/32

IPC

1/035

H 01 R 4/02

SHIRAI YOICHI

Inventor

IZUMI TAKEO

MIYAGI SEIICHIRO

Applicant

Name

Country Individual/Company

NEC Infrontia Corporation. JP

Company

A chip type film capacitor is made of a capacitor element. The capacitor element includes a flat electrode portion made by melting and injecting metal with high-melting point onto a sputtering portion of a terminal of a wiring mouth of a flat wiring

body of a metal plastic film. The electrode portion protrudes from

Abstract

at least one flat surface of the wiring body. The chip type film capacitor is made by processing the capacitor element with the following steps including: immersing the capacitor element in

plating solution after immersing in resin; and plating the

electrode portion to form an electrode terminal of the element.

⑩ 公開実用新案公報(U)

昭63-55527

⑤Int Cl.⁴ 4/32 1/035 H 01 G H 01 R 4/02

識別記号 庁内整理番号 A-6751-5E 7924-5E 43公開 昭和63年(1988) 4月14日

7227-5E

審査請求 未請求 (全2頁)

図考案の名称

72)考

個代

理

チツプ型フィルムコンデンサ

願 昭61-148724 到実

願 昭61(1986)9月30日 23出

洋 案 者 井 彻考 白

神奈川県川崎市高津区北見方260番地 日本通信工業株式

案 者 和 泉

缸 郎 神奈川県川崎市高津区北見方260番地 日本通信工業株式

会社内

宮木 誠一郎 72)考 案 者

神奈川県川崎市高津区北見方260番地 日本通信工業株式

会社内

何出 願 日通工株式会社

弁理士 佐藤 秋比古

神奈川県川崎市高津区北見方260番地

⑰実用新案登録請求の範囲

金属化プラスチツクフイルムの偏平状巻回体 (該巻回体を巻回軸方向に矩形立方形状にきり出 したものを含む) の巻口端部の金属蒸着部に接触 して高融点金属を溶射してなる板状電極部を有 し、該電極部が前記巻回体の少なくとも1偏平面 より突出しているコンデンサ素子を、樹脂含浸処 理後メツキ液中に浸し、前記電極部をメツキ加工 し、素子の電極端子となしたことを特徴とするチ ップ型フィルムコンデンサ。

図面の簡単な説明

第1図は本考案の実施例の斜視図、第2図は電 極部形成のためのメタリコンに用いる冶具の斜視 図、冶具使用断面図、第3図は従来例の素子形 状、製作工程を示す図、第4図は実施例および従 来例をプリント基板に配置した状態を示す図であ

1 …… 巻回体、 1 0 …… 電極部、 1 1 …… 電極 端子、12a, 12b, 13a, 13b……治具 の枠。

第1図

(a)



